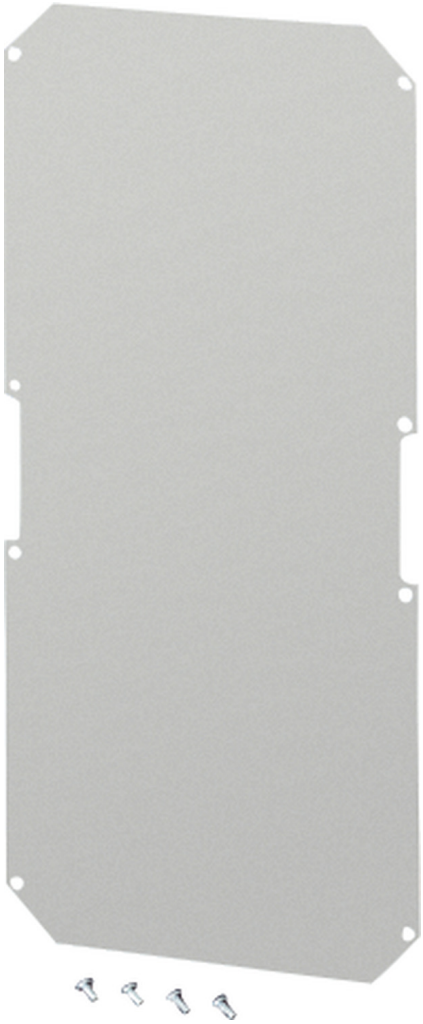
Mi MP 4



- Płyta montażowa
- Wymiary w. x sz. x. gł.: 565 x 265 x 4 mm
- nadaje się do Obudowa pusta Größe: 4, 6, 8

DANE POŁĄCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Dostarczona akcesoria:	Materiały mocujące
nadaje się do wielkości obudowy:	4, 6, 8

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu:	Do instalacji osłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	35 °C

Temperatura otoczenia:	-5 °C do +40 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał:	Laminat papierowy, powlekany
Odporność na temperaturę:	-40 °C do +120 °C
Obróbka powierzchni:	Powlekana

WYMIARY

Wysokość:	565 mm
Szerokość:	265 mm
Głębokość:	4 mm
Masa netto:	0,854 kg
Grubość materiału:	4 mm

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN IEC 61439-2

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	2000019
EAN:	4012591650195
Jednostka opakowaniowa:	1
Numer taryfy celnej:	85371098
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

TEKSTY OFERT

Zestaw rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia w formie skrzynki zamkniętych w materiale izolującym wg IEC 61439 -2 do zabudowy naściennej. Obudowy muszą nadawać się do montażu na zewnątrz, zwracać uwagę na wpływ warunków klimatycznych na środki eksploatacyjne. Podstawy i pokrywy skrzynki z poliwęglanu odpornego na uderzenia, bez halogenu i silikonu, kolor RAL 7035, pokrywa przezroczysta z szybkimi zamkami do uruchamiania narzędziowego. Palność zgodnie z IEC 60695-2-11 badanie drutem żarnikowym + 960°C. Maksymalna absorpcja wody 10 mg wg DIN 53473. Zabezpieczenie: izolacja ochronna (klasa izolacji II). Produkt: rozdzielnia Mi HENSEL.

Płyta montażowa z materiału izolacyjnego Mi MP 4, grubość 4 mm, do pustej obudowy Mi o rozmiarach 4 i 8

RYSUNKI

